산업통상자원부	보 도 자 료	다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라	

보도 일시	2022. 12. 1.(목) 11:00 < 12.1.(목) 석간 >	배포 일시	2022. 11. 30.(수)
담당 부서	소재융합산업정책관 반도체디스플레이과	책임자	과 장 최우혁 (044-203-4270)
		담당자	사무관 유소영 (044-203-4273)

한-미, 반도체 공급망·산업 협력 강화 논의

- 『한미 공급망·산업 대화(SCCD) 반도체 분과회의』 개최 -

□ 산업통상자원부(장관 이창양)는 12.1(목) 08시(미국시각 11.30(수) 18시) 미국 상무부와 「**한미 공급망·산업 대화(SCCD) 반도체 분과회의**」(이하 '분과회의')를 화상으로 개최하였다.

○ 우리측은 **이용필 산업부 소재융합산업정책관**, 미측은 **바트 머로니** (Bart Meroney) **상무부 제조담당 부차관보**가 수석대표로 참석하였다.

□ 금번 분과회의는 지난 5월 바이든 미 대통령 방한 계기에 산업부와 상무부가 체결(5.21)하였던 「**한미 공급망·산업대화(SCCD)* 양해각서(MOU)**」 **후속조치의 일환**으로 추진된 것으로,

* Supply Chain and Commercial Dialogue: 산업부-상무부 장관급 회의체 산하 첨단제조·공급망, 수출통제, 헬스케어, 디지털경제 등 4개 분야 워킹그룹 구성

○ 양국은 한미 SCCD의 **첨단제조·공급망 워킹그룹** 내에 **반도체 관련 사안**을 보다 심층적으로 논의하기 위해 동 분과회의를 운영하기로 하였으며,

○ 기존의 양국간 반도체 협력 채널이었던 「**한미 반도체 파트너십 대화** (SPD: Semiconductor Partnership Dialogue)」 **에서의 논의도 동 분과회의에서 승계**하기로 하였다.

□ 금번 분과회의의 논의는 반도체 분야 (1)**산업협력**과 (2)**공급망 관련 이슈**의 두 가지 파트로 나뉘어서 진행되었다.

○ **산업협력** 관련 논의에서는 **R&D 지원 프로그램** 및 투자 인센티브 등 **반도체 정책**에 대한 정보를 공유하고 **양국 간 R&D 협력 방안을 논의**하였으며,

○ 공급망 관련 논의에서는 반도체 시장의 현황 및 중장기 전망, **반도체 공급망의 불안 요인** 등에 대한 정보·입장을 공유하는 한편,

- 양국은 미국 반도체지원법의 이행 준비상황도 논의, 특히 동 법상의 **가드레일 조항***에 대해서도 의견을 교환하였다.

* 美 CHIPS and Science Act 수혜기업의 우려대상국 내 설비확장을 제한하는 규정

□ 양국은 반도체 산업 현황 및 정책 동향 등에 대한 정보를 공유하고, **산업협력** 및 **공급망** 관련 **성과사업을 발굴**하기 위해, 앞으로도 한미 SCCD의 **반도체 분과회의 채널을 적극 활용**하기로 하였다.

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락